

МИКРОСХЕМА ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНОГО КОМПА-РАТОРА НАПРЯЖЕНИЙ

Микросхема интегральная IL1121, IZ1121 – четырехканального компаратора напряжений.

Предназначена для попарного сравнения аналоговых сигналов и выдачи цифрового сигнала результата сравнения. Микросхема используется в системах управления.

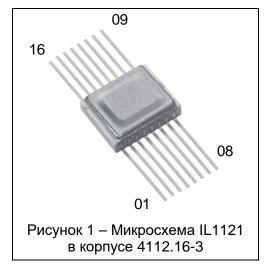
IL1121, IZ1121 является функциональным аналогом микросхемы 1121CA1 ф."RD ALFA md".

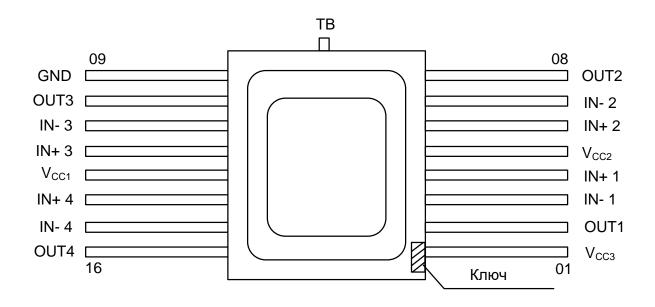
Микросхема выполняется в двух вариантах исполнения:

- металлокерамическом корпусе 4112.16-3;
- на общей пластине неразделенной и в виде отдельных кристаллов.

Основные характеристики:

- ток потребления I_{CC1} на выводе GND не более 30 мА;
- напряжение смещения нуля не более 5,0 мВ;
- коэффициент усиления напряжения не менее 50000;
- время задержки выключения не более 120 нс;
- диапазон рабочих температур от минус 60 до плюс 85 °C;
- диапазон напряжения питания U_{CC1} от 10,8 до 13,2 B, U_{CC2} от минус 13,2 до минус 10,8 B, U_{CC3} от 4,5 до 5,5 B.
- допустимое значение потенциала статического электричества не менее 500 В.





ТВ – технологический вывод (разрешается отрывать)

Рисунок 2 – Обозначение выводов в корпусе 4112.16-3

Таблица 1 – Назначение выводов микросхемы в корпусе и контактных площадок кристалла

Номер контактной площадки IZ1121	Номер вывода корпуса IN1121	Обозначение	Назначение вывода	
01	01	V _{CC3}	Вывод питания	
02	02	OUT1	Выход	
03	03	IN- 1	Вход инвертирующий	
04	04	IN+ 1	Вход неинвертирующий	
05	05	V_{CC2}	Вывод питания от источника отрицательного напряжения	
06	06	IN+2	Вход неинвертирующий	
07	07	IN- 2	Вход инвертирующий	
08	08	OUT2	Выход	
09	09	GND	Общий вывод	
10	10	OUT3	Выход	
11	11	IN- 3	Вход инвертирующий	
12	12	IN+ 3	Вход неинвертирующий	
13	13	V _{CC1}	Вывод питания от источника положительного напряжения	
14	14	IN+ 4	Вход неинвертирующий	
15	15	IN- 4	Вход инвертирующий	
16	16	OUT4	Выход	

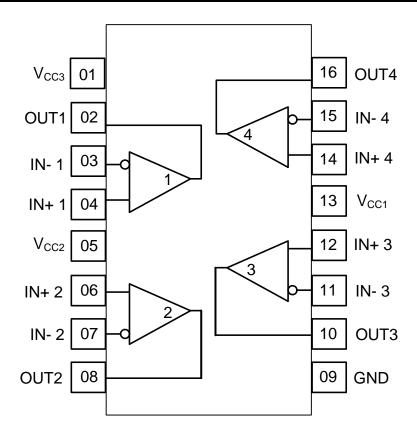


Рисунок 3 – Структурная схема микросхемы (приведены номера выводов)

Таблица 2 – Предельные электрические режимы

Обозначение параметра	Наименование параметра	етра Норма параметра		Единица измерения	
' '		не менее	не более		
U _{CC1}		5,0	14,5		
U_{CC2}	Напряжение питания	- 14,5	- 5,0	В	
U _{CC3}		4,5	12,0		
Uı	Входное напряжение	- 11,0*	11,0*	В	
Io	Ток нагрузки	_	10,0	мА	

^{*} При максимальном напряжении между каждым входом и выводом GND не более \pm 8,0 В и выполнении условия $U_I \leq \left| \; U_{CC1,2} \right| \;$ - 2,0 В.

Таблица 3 – Предельно допустимые режимы эксплуатации

Обозначение параметра	Наименование параметра	Норма параметра		Единица измерения	
		не менее	не более	·	
U _{CC1}		10,8	13,2		
U_{CC2}	Напряжение питания	- 13,2	- 10,8	В	
U _{CC3}		4,5	5,5		
Uı	Входное напряжение	- 8,0	8,0	В	
Io	Ток нагрузки	_	1,6	мА	

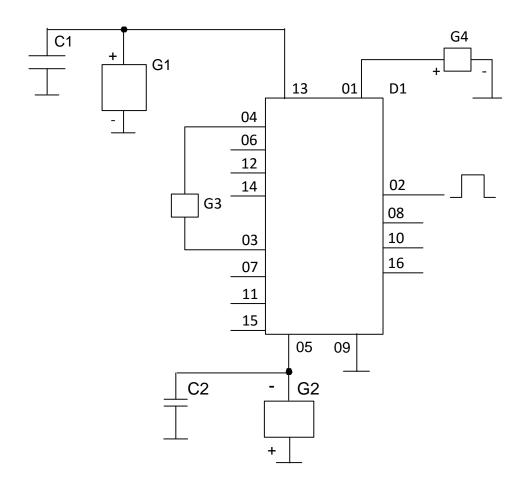
Таблица 4 – Электрические параметры микросхемы

таолица 4 — электрические параметры микросхе	, IVI DI			
Наименование	Буквенное	Норма		Темпе-
параметра, единица измерения,	обозначение	не менее	не более	ратура
режим измерения	параметра			среды,
				°C
Выходное напряжение низкого уровня, В	U _{OL}	_	0,4	25 ± 10
при $U_{CC1} = 13,2 B$, $U_{CC2} = -13,2 B$,		_	0,4	- 60; 85
$U_{CC3} = 5,5 \text{ B, } I_{OL} = 1,6 \text{ MA}$			O , .	
Выходное напряжение высокого уровня, В	U _{OH}	2,4	_	25 ± 10
при U _{CC1} = 10,8 B, U _{CC2} = - 10,8 B,		2,4	_	- 60; 85
$U_{CC3} = 4.5 \text{ B}, I_{OH} = -100 \text{ MKA}$,	0.0	
Напряжение смещения нуля, мВ	U _{IO}	_	3,0	25 ± 10
при $U_{CC1} = 13,2 B$, $U_{CC2} = -13,2 B$,		_	5,0	- 60; 85
U _{CC3} = 5,5 B, U _O = 1,4 B			2.0	05 . 10
Средний входной ток, мкА	I _{IA V}	_	2,0	25 ± 10
при $U_{CC1} = 10.8 \text{ B}, U_{CC2} = -10.8 \text{ B},$		_	10	- 60
$U_{CC3} = 5.5 \text{ B}, U_0 = 1.4 \text{ B}$		_	3,0	85
Разность входных токов, мкА	I _{IO}	_	0,4	25 ± 10
при $U_{CC1} = 13,2 B$, $U_{CC2} = -13,2 B$,		_	2,0	- 60
$U_{CC3} = 5.5 \text{ B}, U_0 = 1.4 \text{ B}$		_	1,0	85
Ток потребления на выводе GND, мА	I _{CC1}	_	30	25 ± 10
при $U_{CC1} = 13,2 B$, $U_{CC2} = -13,2 B$,		_	45	- 60
U _{CC3} = 5,5 B, U _O = 1,4 B		_	30	85
Ток потребления на выводе V _{CC2} , мА	I _{CC2}	_	15	25 ± 10
при $U_{CC1} = 13,2 B$, $U_{CC2} = -13,2 B$,		_	20	- 60
$U_{CC3} = 5.5 \text{ B}, U_0 = 1.4 \text{ B}$		_	15	85
Коэффициент усиления напряжения	A_U	50000	_	25 ± 10
при $U_{CC1} = 13,2 B$, $U_{CC2} = -13,2 B$,				
$U_{CC3} = 4.5 B$				
Время задержки выключения, нс	t _{DLH}	_	120	25 ± 10
при $U_{CC1} = 10.8 B$, $U_{CC2} = -10.8 B$,				
$U_{CC3} = 4,5 \text{ B}, U_I = 100 \text{ мB}, C_L = 15 \text{ пФ}$				
Thursday and Control of the Control				

Примечание — Знак "минус" перед значением тока указывает только его направление (вытекающий ток). За величину тока принимается абсолютное значение показаний измерителя тока.

Функционирование

Четыре независимых канала компаратора осуществляют сравнение величин входных аналоговых сигналов амплитудой от минус 8,0 до плюс 8,0 В и формирование выходных сигналов амплитудой от 0 В до величины напряжения питания U_{CC3} . U_{CC3} задается пользователем и может принимать значение от 4,5 до 5,5 В. Типовая схема включения микросхемы в качестве детектора прохождения сигнала через 0 В приведена на рисунке 4.



D1 – микросхема

C1, C2 - конденсаторы емкостью 0,1 мк $\Phi \pm 20 \%$

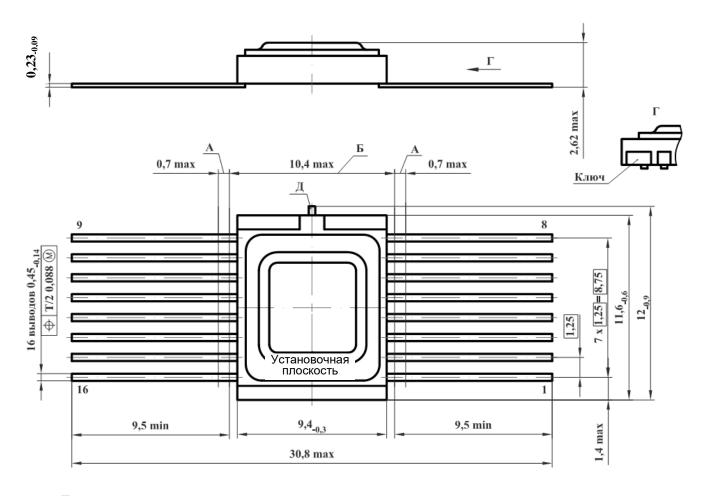
G1, G2 – источники двухполярного напряжения питания микросхемы U_{CC1} и U_{CC2}

G3 – генератор синусоидального сигнала

G4 – источник напряжения питания микросхемы U_{CC3}

Рисунок 4 – Типовая схема включения микросхем в качестве детектора прохождения сигнала через 0 В

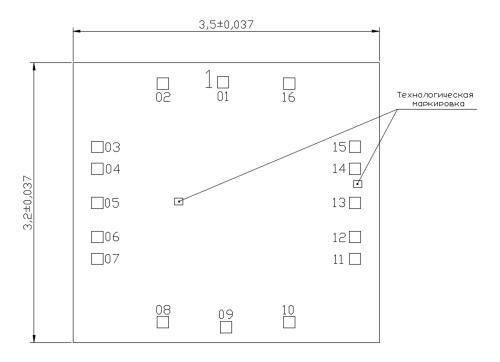




Примечания:

- 1 А длина вывода, в пределах которой установлено смещение плоскостей симметрии выводов от номинального расположения.
- 2 Б ширина зоны, которая включает действительную ширину микросхемы и часть выводов, непригодную для монтажа.
- 3 Потребителям ИС, при необходимости, разрешается отрывать технологический вывод Д, выступающий за габариты корпуса.

Рисунок 5 – Габаритные размеры корпуса 4112.16-3



Координаты технологической маркировки (мм):

- левый нижний угол x = 3,202, y = 1,774;
- левый нижний угол x = 1,161, y = 1,576.

Толщина кристалла 0.46 ± 0.02 мм.

Номер контактной	Координаты (левый	і нижний угол), мм	Размер контактных площадок, мм
площадки	Χ	У	
01	1,681	2,910	0,136 x 0,136
02	0,960	2,894	0,136 x 0,136
03	0,212	2,171	0,136 x 0,136
04	0,212	1,921	0,136 x 0,136
05	0,212	1,532	0,136 x 0,136
06	0,212	1,142	0,136 x 0,136
07	0,212	0,892	0,136 x 0,136
08	0,960	0,169	0,136 x 0,136
09	1,681	0,111	0,136 x 0,136
10	2,403	0,169	0,136 x 0,136
11	3,151	0,891	0,136 x 0,136
12	3,151	1,141	0,136 x 0,136
13	3,151	1,532	0,136 x 0,136
14	3,151	1,922	0,136 x 0,136
15	3,151	2,172	0,136 x 0,136
16	2,403	2,894	0,136 x 0,136

Примечания

- 1 Координаты и размеры контактных площадок даны по слою «Металлизация».
- 2 Первая контактная площадка обозначена цифрой 1.

Состав и толщина металла на планарной стороне	AlSi	1,40 ± 0,14 мкм
	Ti	$0.10 \pm 0.02 \text{ MKM}$
Состав и толщина металла на непланарной стороне	NiV7	$0,50 \pm 0,10$ MKM
	Ag	$0,60 \pm 0,10$ MKM

Рисунок 6 – Внешний вид кристалла и координаты контактных площадок микросхем IL1121, IZ1121

